Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Микроэлектроника и твердотельная электроника

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.01.07
Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	6 семестр - 14 часов;
Практические занятия	6 семестр - 28 часа;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	6 семестр - 2 часа;
Самостоятельная работа	6 семестр - 135,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Тестирование Контрольная работа Расчетно-графическая работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	6 семестр - 0,5 часа;

Москва 2022

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)



(подпись)

О.Б. Сарач

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы

(должность, ученая степень, ученое звание)

Заведующий выпускающей кафедры (должность, ученая степень, ученое звание)

1030 Ag	Подписано электронн	ой подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»							
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ								
	Владелец	Баринов А.Д.							
» <u>МЭИ</u> »	Идентификатор	Ra98e1318-BarinovAD-f138ec4f							

(подпись)

, A.S.	Подписано электро	нной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
e mais	Свед	ения о владельце ЦЭП МЭИ
	Владелец	Мирошникова И.Н.
Pag.	Идентификатор	Rd1db27a5-MiroshnikovaIN-70caf8

(подпись)

А.Д. Баринов (расшифровка подписи)

И.Н. Мирошникова

(расшифровка подписи)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: освоение фундаментальных знаний в области физикохимических процессов материалов электронной техники и их применение для решения практических задач получения полупроводников

Задачи дисциплины

- развитие способности учитывать физико-химические свойства полупроводниковых материалов и структур на их основе, применяемых в приборах и устройствах электроники и наноэлектроники, современные тенденции развития электроники;
- развитие способности аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик полупроводниковых материалов.

Формируемые у обучающегося компетенции и запланированные результаты обучения по

дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1 Способен участвовать в проектировании полупроводниковых приборов	ИД-2 _{ПК-1} Демонстрирует знание соответствия технологии производства и процесса проектирования полупроводниковых приборов и структур	знать: - классификацию дефектов в полупроводниковых кристаллах и фазах переменного состава. уметь: - оценивать целесообразность использования различных полупроводниковых материалов в конкретных устройствах.
ПК-2 Способен участвовать в проектировании интегральных схем	ИД-2 _{ПК-2} Демонстрирует знание соответствия технологии производства и процесса проектирования интегральных схем	знать: - физико-химические процессы изготовления интегральных схем. уметь: - разрабатывать технологический маршрут изготовления интегральных схем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Микроэлектроника и твердотельная электроника (далее – ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать основные технологические операции, используемые при производстве электронной компонентной базы
- уметь рассчитывать основные параметры технологических операций, используемых при производстве интегральных схем

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

	Don wayer / marker	В		Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										
No	Разделы/темы дисциплины/формы	асод	стр				Конта	ктная раб	ота				CP	Содержание самостоятельной работы/
п/п	промежуточной	Всего часов на раздел	Семестр			-	Консу	льтация	ИК	P		Работа в	Подготовка к	методические указания
	аттестации	Все		Лек	Лаб	Пр	КПР	ГК	ИККП	TK	ПА	семестре	аттестации /контроль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Введение. Материаловедение полупроводников. Высокочистые вещества	36	6	4	-	8	-	-	-	-	-	24	-	Подготовка к практическим занятиям: Изучение материала по разделу "Введение" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях Подготовка к контрольной работе:
1.1	Материаловедение полупроводников	18		2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	Изучение материалов по разделу Введение и подготовка к контрольной работе
1.2	Высокочистые вещества	18		2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	Подготовка к текущему контролю: Повторение материала по разделу "Введение" Самостоятельное изучение теоретического материала: Изучение дополнительного материала по разделу "Введение" Изучение материалов литературных источников: [1], стр. 7-24, 321-351 [6], 497-518 [7], 170-196
2	Растворимость в бинарных системах	18		2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	<u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение
2.1	Растворимость в бинарных системах	18		2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	дополнительного материала по разделу "Растворимость в бинарных системах" Подготовка к практическим занятиям: Изучение материала по разделу "Растворимость в бинарных системах" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях

													Подготовка к контрольной работе: Изучение материалов по разделу Растворимость в бинарных системах и подготовка к контрольной работе Подготовка к текущему контролю: Повторение материала по разделу "Растворимость в бинарных системах" Изучение материалов литературных источников: [1], стр. 43-54, 171-201 [6], 119-127
3	Основы теории кристаллизации	18	2	-	4	-	-	-	-	-	12	-	<u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение
3.1	Основы теории кристаллизации	18	2	-	4		-	-	-		12	-	дополнительного материала по разделу "Основы теории кристаллизации" Подготовка к практическим занятиям: Изучение материала по разделу "Основы теории кристаллизации" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях Подготовка к контрольной работе: Изучение материалов по разделу Основы теории кристаллизации и подготовка к контрольной работе Подготовка к текушему контролю: Повторение материала по разделу "Основы теории кристаллизации" Изучение материалов литературных источников: [1], стр. 25-38, 55-72 [2], стр. 3-10 [5], 391-424
4	Дефектообразование в кристаллах полупроводников. Взаимодействие дефектов. Протяжённые неоднородности	72	6	-	12	-	-	-	-	-	54	-	Подготовка расчетных заданий: Задания ориентированы на решения минизадач по разделу "Дефектообразование в кристаллах полупроводников. Взаимодействие дефектов". Студенты необходимо повторить теоретический материал, разобрать примеры решения аналогичных задач. провести

4.1	т	26				4 1		ı	1	1	20		
4.1	Дефектообразование в	26	1 2	2	- 4	4 -	-	-	-	-	20	-	расчеты по варианту задания и сделать
	кристаллах												выводы. В качестве задания используются
	полупроводников												следующие упражнения: расчет режимов
4.2	Взаимодействие	26	2	2	- 4	4 -	-	-	-	-	20	-	технологических операций при изготовлении
	дефектов												биполярной ИС, расчет режимов
4.3	Протяжённые	20	2	2	- 4	4 -	-	-	-	-	14	-	технологических операций при изготовлении
	неоднородности												ИС на основе КМОП
													Самостоятельное изучение
													<i>теоретического материала:</i> Изучение
													дополнительного материала по разделу
													"Дефектообразование в кристаллах
													полупроводников. Взаимодействие
													дефектов"
													Подготовка к практическим занятиям:
													Изучение материала по разделу
													"Дефектообразование в кристаллах
													полупроводников. Взаимодействие
													дефектов" подготовка к выполнению
													заданий на практических занятиях
													Подготовка к контрольной работе:
													Изучение материалов по разделу
													Дефектообразование в кристаллах
													полупроводников. Взаимодействие дефектов
													и подготовка к контрольной работе
													Подготовка к текущему контролю:
													Повторение материала по разделу
													"Дефектообразование в кристаллах
													полупроводников. Взаимодействие
													дефектов"
													<u>Изучение материалов литературных</u>
													<u>источников:</u>
													[1], ctp. 215-287
													[3], 3-22
													[4], crp. 3-9
-	Экзамен	36.0		-			2	1		0.5	1	33.5	[5], 194-266
	Всего за семестр	180.0	1	4	- 2	8 -	2	 -	+ -	0.5	102	33.5	
	•							<u> </u>	1 -	0.5	102	135.5	
	Итого за семестр	180.0	1	4	- 2	8	2	-		0.5		135.5	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПР – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Введение. Материаловедение полупроводников. Высокочистые вещества

1.1. Материаловедение полупроводников

Материаловедение полупроводников. Реальный кристалл. Классификация дефектов в полупроводниковых материалах..

1.2. Высокочистые вещества

Высокочистые вещества: современные требования, способы выражения концентрации примеси, методы очистки. Понятие полупроводниковой чистоты.

2. Растворимость в бинарных системах

2.1. Растворимость в бинарных системах

Неограниченная и ограниченная растворимость в бинарных системах. Эвтектики. Перитектические превращения. Химические соединения на диаграммах состояния: с конгруэнтным и инконгруентным плавлением, областью гомогенности.

3. Основы теории кристаллизации

3.1. Основы теории кристаллизации

Зарождение и рост кристаллов. Механизмы и кинетика роста кристаллов, закономерности кристаллизации. Фазовые равновесия в системе полупроводник - примесь. Термическое переохлаждение и его роль в процессе кристаллизации чистых веществ. Концентрационное переохлаждение. Направленная и зонная кристаллизация.

4. Дефектообразование в кристаллах полупроводников. Взаимодействие дефектов. Протяжённые неоднородности

4.1. Дефектообразование в кристаллах полупроводников

Дефектообразование в кристаллах полупроводников: равновесие точечных дефектов, зависимость от температуры.

4.2. Взаимодействие дефектов

Примесные дефекты: изо- и иновалентные примеси, фоновые примеси. Физикохимические основы легирования кристаллов: растворимость, взаимодействие примесей с собственными дефектами. Точечные дефекты в сложных полупроводниках (соединениях): стехиометрия, область гомогенности..

4.3. Протяжённые неоднородности

Дислокации: основные типы, энергия и перемещение, плотность дислокаций, методы определения. Дефекты упаковки в кристаллах ГЦК и ГПУ структур.

3.3. Темы практических занятий

- 1. Примеси в кристаллах полупроводников;
- 2. Методы оценки чистоты полупроводниковых материалов;
- 3. Растворимость в бинарных системах;
- 4. Распределение примеси в кристалле;
- 5. Равновесие собственных точечных дефектов в полупроводниках;
- 6. Равновесие дефектов в сложных полупроводниках;

7. Дефекты роста, дислокации, дефекты упаковки.

3.4. Темы лабораторных работ

не предусмотрено

3.5 Консультации

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

- 1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Введение. Материаловедение полупроводников. Высокочистые вещества"
- 2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Растворимость в бинарных системах"
- 3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Основы теории кристаллизации"
- 4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Дефектообразование в кристаллах полупроводников. Взаимодействие дефектов. Протяжённые неоднородности"

 Текуший контроль (ТК)
- 1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Введение. Материаловедение полупроводников. Высокочистые вещества"
- 2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Растворимость в бинарных системах"
- 3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Основы теории кристаллизации"
- 4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Дефектообразование в кристаллах полупроводников. Взаимодействие дефектов. Протяжённые неоднородности"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	ДИ	омер ј сцип. ответ п.3	тины ствиі	(B	Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3 4		
Знать:						
классификацию дефектов в полупроводниковых кристаллах и фазах переменного состава	ИД-2пк-1	+				Тестирование/Тест. Дефекты в полупроводниках
физико-химические процессы изготовления интегральных схем	ИД-2пк-2	+		+		Контрольная работа/Контрольная работа № 1. Растворимость в бинарных системах
Уметь:						
оценивать целесообразность использования различных полупроводниковых материалов в конкретных устройствах	ИД-2 _{ПК-1}			+		Контрольная работа/Контрольная работа № 2. Использование полупроводниковых материалов
разрабатывать технологический маршрут изготовления интегральных схем	ИД-2 _{ПК-2}				+	Расчетно-графическая работа/Расчетное задание. Физико-химические процессы изготовления ИС

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

6 семестр

Форма реализации: Письменная работа

- 1. Контрольная работа № 1. Растворимость в бинарных системах (Контрольная работа)
- 2. Контрольная работа № 2. Использование полупроводниковых материалов (Контрольная работа)
- 3. Тест. Дефекты в полупроводниках (Тестирование)

Форма реализации: Проверка задания

1. Расчетное задание. Физико-химические процессы изготовления ИС (Расчетнографическая работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Экзамен (Семестр №6)

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.

В диплом выставляется оценка за 6 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

- 1. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий : в 2 т : учебное пособие для вузов / Общ. ред. Ю. Н. Коркишко . М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 . (Нанотехнологии) . ISBN 978-5-9963-0341-0 . Т. 1 : Физико-химические основы технологии микроэлектроники / Ю. Д. Чистяков, Ю. П. Райнова ; Общ. ред. Ю. Н. Коркишко . 2010 . 392 с. ISBN 978-5-9963-0335-9 .;
- 2. Морозова, Н. К. Перераспределение фоновых примесей при термообработке монокристаллического Si(Ge). Лабораторная работа N 6 : методическое пособие по курсу "Физическая химия и технология материалов электронной техники" по направлению "Электроника и микроэлектроника" / Н. К. Морозова, Моск. энерг. ин-т (МЭИ ТУ) . М. : Издательский дом МЭИ, 2009 . 12 с.

 $http://elib.mpei.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document\&fDocumentId=1466:$

3. Морозова, Н. К. Контроль структуры полупроводниковых материалов методами световой микроскопии. Лабораторная работа N5: методическое пособие по курсу "Физическая химия и технология материалов электронной техники" по направлению "Электроника и микроэлектроника" / Н. К. Морозова, В. А. Дмитриев, Моск. энерг. ин-т (МЭИ ТУ). – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.-24 с.

 $http://elib.mpei.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document\&fDocumentId=772;$

- 4. Морозова, Н. К. Равновесие собственных точечных дефектов в кристалле бинарного полупроводника МХ : Методическое пособие по курсу "Физическая химия полупроводниковых материалов и технологий" по направлению "Электроника и микроэлектроника" / Н. К. Морозова, В. В. Блинов, Моск. энерг. ин-т (МЭИ ТУ) . М. : Издво МЭИ, 2004 . 12 с.;
- 5. Горелик, С. С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков: Учебник для вузов по специальности "Физика и технология материалов и компонентов электронной техники" / С. С. Горелик, М. Я. Дашевский. М.: Металлургия, 1988. 574 с.;
- 6. Ормонт, Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников : учебное пособие для втузов / Б. Ф. Ормонт ; Ред. В. М. Глазов . 3-е изд., испр. и доп . М. : Высшая школа, 1982 . 528 с.;
- 7. А. И. Бродский- "Физическая химия", (6-е изд., перераб., доп.), Издательство: "Государственное научно-техническое издательство химической литературы", Москва, Ленинград, 1948 (490 с.) https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222532.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- 1. Office / Российский пакет офисных программ;
- 2. Windows / Операционная система семейства Linux.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационносправочные системы:

- 1. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
- 2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" -

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

- 3. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/
- 4. **База данных ВИНИТИ online** http://www.viniti.ru/
- 5. База данных журналов издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/
- 6. Электронные ресурсы издательства Springer https://link.springer.com/
- 7. База данных Web of Science http://webofscience.com/
- 8. **База данных Scopus** http://www.scopus.com
- 9. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
- 10. ЭБС "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/
- 11. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) http://elib.mpei.ru/login.php
- 12. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
- 13. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata
- 14. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
- 15. База открытых данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
- 16. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
- 17. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
- 18. Информационно-справочная система «Кодекс/Техэксперт» $Http:\proinfosoft.ru;$ http://docs.cntd.ru/
- 19. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
- 20. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/

21. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - https://uisrussia.msu.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории,	Оснащение
	наименование	
Учебные аудитории для	К-102а, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
проведения лекционных	аудитория	кондиционер, телевизор
занятий и текущего	К-102, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
контроля	аудитория	кондиционер, телевизор
Учебные аудитории для	К-102а, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
проведения практических	аудитория	кондиционер, телевизор
занятий, КР и КП	К-105/1, Компьютерный	стол, стол для оргтехники, стол
	класс	компьютерный, стул, доска меловая,
		мультимедийный проектор,
		компьютер персональный,
		кондиционер
Учебные аудитории для	К-102а, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
проведения	аудитория	кондиционер, телевизор
промежуточной	К-102, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
аттестации	аудитория	кондиционер, телевизор
Помещения для	НТБ-302, Читальный	стул, стол письменный,
самостоятельной работы	зал отдела	компьютерная сеть с выходом в
	обслуживания учебной	Интернет, компьютер персональный
	литературой	
Помещения для	К-102а, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
консультирования	аудитория	кондиционер, телевизор
	К-102, Учебная	парта, стул, доска меловая, ноутбук,
	аудитория	кондиционер, телевизор
	К-109/2, Кабинет	стол, стул, шкаф для документов,
	сотрудников каф. "ЭиН"	шкаф для хранения инвентаря, стол
		письменный, дипломные и курсовые
		работы студентов
Помещения для хранения	К-115, Склад каф.	стеллаж, инвентарь учебный
оборудования и учебного	"ЭиН"	
инвентаря		

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая химия полупроводников

(название дисциплины)

6 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Тест. Дефекты в полупроводниках (Тестирование)
- КМ-2 Контрольная работа № 1. Растворимость в бинарных системах (Контрольная работа)
- КМ-3 Контрольная работа № 2. Использование полупроводниковых материалов (Контрольная работа)
- КМ-4 Расчетное задание. Физико-химические процессы изготовления ИС (Расчетно-графическая работа)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Номер раздела	Раздел дисциплины	KM- 1 4	KM- 2 8	KM- 3 12	KM- 4 14	
1	Введение. Материаловедение полупроводнико Высокочистые вещества	В.				
1.1	Материаловедение полупроводников		+			
1.2	Высокочистые вещества		+			
2	Растворимость в бинарных системах					
2.1	Растворимость в бинарных системах			+		
3	Основы теории кристаллизации					
3.1	Основы теории кристаллизации				+	
4	Дефектообразование в кристаллах полупровод Взаимодействие дефектов. Протяжённые неоднородности	ников.				
4.1	Дефектообразование в кристаллах полупровод	ников				+
4.2	Взаимодействие дефектов					+
4.3	Протяжённые неоднородности					+
]	Bec KM, %:	15	25	25	35